

泉州市科学技术局文件

泉科〔2019〕108号

泉州市科技局关于申报 2019 年度第一批 集成电路设计补助资金的通知

各县（市、区）科技局，丰泽区、石狮市工业信息化和科技局，泉州开发区、泉州台商投资区科技经济发展局，泉州半导体高新技术产业园区：

为贯彻落实《泉州市人民政府办公室关于加快泉州市数字经济发展七条措施的通知》（泉政办〔2018〕68号），推动我市集成电路设计产业发展，现面向我市集成电路设计企业开展 2019 年度第一批集成电路设计补助资金申报工作。现将有关事项通知如下：

一、支持对象

在泉州区域内注册成立，从事集成电路功能研发、设计、应用及相关服务的集成电路设计企业。资质认定：

(一) 取得国家集成电路设计企业资质认定;

(二) 未取得国家集成电路设计企业资质认定的企业应符合以下条件, 并提供相关证明材料:

1. 签订劳动合同且具有大学专科以上学历的职工人数占企业当年职工总人数的比例不低于 50%, 其中研发人员占企业当年职工总人数的比例不低于 30%;

2. 主营业务拥有集成电路芯片设计专利、软件著作权、布图设计专有权等自主知识产权;

3. 开展流片业务并且提供相关服务合同;

4. 具有与集成电路设计相适应的生产经营场所、软硬件设施等开发环境(如电子设计自动化工具、开发工具等), 以及与所提供相关的技术支撑环境。

5. 成立两年以内的初创型企业具有集成电路研发背景的人员占企业当年职工总人数的比例不低于 50%。

二、支持方向

(一) 公共技术服务平台建设: 支持民间资本投资建设集成电路设计产业公共技术服务平台, 提供技术研发、检验测试、知识产权、展示交流等提供服务。

需提供材料: 软件及设备清单、客户名单、与客户签订的合同及收费发票复印件、软件及设备环境照片等相关证明材料。对平台购买 IP、设计工具软件、测试与分析仪器设备购置等费用以

完税发票为依据；对平台提供的服务的以技术合同和完税发票为依据。

(二) MPW、流片补助专项：支持集成电路设计企业采用多项目晶圆 (MPW) 进行产品研发，为企业参加工程流片项目提供报务。

需提供材料：芯片设计版图缩略图、产品外观照片、MPW/流片证明 (MPW/流片合同、发票及付款凭证) 等相关证明材料。

(三) 购买设计工具、IP 等补助：支持集成电路设计企业购买集成电路布图设计专有权开展高端芯片研发；购买第三方 IC 设计平台提供的“IP 复用、共享设计工具软件或测试与分析”服务。

需提供材料：EDA 正版软件/IP 购买证明、使用证明 (合同、发票及付款凭证)，购买“IP 复用、共享设计工具软件或测试与分析”服务证明 (合同、发票及付款凭证) 等相关证明材料。

三、申报条件

(一) 集成电路设计企业所申报项目应为已执行项目，且合同执行期及所提供的发票等付款凭证需发生在 2018 年 10 月 16 日至 2019 年 5 月 31 日期间。最终支持金额按照合同已执行金额确定。

(二) 同一单位的同一项目不得多头申报，也不能在本扶持资金任一子类中重复申报，项目所涉及设备亦不得重复。

四、申报要求

(一) 申报单位填写《集成电路设计补助资金的申报表》(附件 1);

(二) 申报要求: 申报单位向所在县(市、区)科技部门(推荐单位)提交材料, 并对申报材料的真实性、完整性负责。如以虚假材料申报, 三年内不得再次申报, 并将对社会进行公布, 由相关部门取消或收回已拨付的扶持资金。

(三) 各县(市、区)科技部门对申报材料的真实性、完整性与规范性进行形式审查及现场核实, 会商所在地财政部门正式行文向市科技局推荐, 并抄送市财政局。

(四) 各项补助、奖励资金按照《泉州市人民政府办公室关于加快泉州市数字经济发展七条措施的通知》(泉政办[2018]68号)规定由市、县两级财政按比例分摊, 涉及市级财政承担部分的, 由市级财政拨付给县(市、区)。县(市、区)已出台相关政策的, 采取“不重复, 就高补助”方式补助。

五、申报流程

按照企业申报、资格审查、专家评核、局长办公会研究、对外公示等步骤开展相关工作。

申报单位材料提交截止日期为 2019 年 6 月 5 日, 县(市、区)科技部门推荐报送截止日期 2019 年 6 月 15 日, 过期不予受理。

联系人: 谢惠阳, 联系电话: 22579329。

附件: 1. 集成电路设计补助资金申报书 (设计企业)

2. 集成电路设计补助资金申报书 (服务平台)



附件 1

集成电路设计补助资金申报书

(设计企业)

申报单位 (公章): _____

联系人: _____

联系电话: _____

申报日期: _____

申报项目: 新产品批量验证的流片 (工程流片) 费用

购买集成电路布图设计专有权、购买第三方设计平台服务

(2019 年度)

填报说明

1、资金支持对象：在泉州区域内注册成立，从事集成电路功能研发、设计、应用及相关服务的法人单位。

2、申报书内容及附件是集成电路设计补助资金评审的主要依据，须严格按照规定格式和栏目要求填写，内容真实、准确、全面，严禁弄虚作假。

3、申报单位须按照资金申报要求提供相关证明材料复印件，附件需每页加盖公章。

4、申报书及附件须编制目录页码，装订成册，申报书封面、骑缝加盖公章。

申报资金信用承诺书

本单位承诺在申报泉州市集成电路设计补助资金过程中诚实守信，提交的申报资料原件、复印件均真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分。如有弄虚作假、违法、违规行为，自愿放弃申报资格，已获得的资金全额退回，并自愿承担由此造成的一切相关法律责任及后果。

单位法人签字：

（盖章）

年 月 日

企业基本情况表

企业名称		所属园区	
注册地址			
申报项目及金额	同一流片项目工程流片（新产品批量验证的流片）费用	金额 (万元)	
	多项目晶圆（MPW 服务）直接费用	金额 (万元)	
	购买集成电路布图设计专有权直接费用	金额 (万元)	
	购买第三方 IC 设计平台提供的“IP 复用、共享设计工具软件或测试与分析”服务费用	金额 (万元)	
企业办公地址		成立时间	
通讯地址		邮政编码	
法定代表人	姓名		职务
	身份证号码		手机号码
	E-mail		
企业负责人	姓名		职务
	手机号码		E-mail
企业联系人	姓名		职务
	手机号码		传真

	E-mail					
注册资本 (万元)		其中: 外资(含港澳台)比例			%	
工商注册 企业类型	01. 国有企业 02. 集体企业 03. 股份合作企业 04. 联营企业 05. 有限责任公司 06. 股份有限公司 07. 私营企业 08. 港、澳、台商投资企业 09. 外商投资企业 10. 其他企业					
股权结构 (前三名)	股东 名称	股东性质 (外资、内资)	出资金额 (万元)	股权比例 (%)	出资方式	是否创始人
主要财务指标	总资产 (万元)	2018年度销售(营业)收入 (万元)		毛利率 (%)	净利润率 (%)	近三年 净利润 平均增长率
项目核心团队 简介						
企业概况						

融资情况		
经营范围	(须从事集成电路功能研发、设计及相关服务)	
产业情况	核心产品和技术	
	核心技术来源	
	行业地位	
	产品市场估计	
	细分领域发展趋势	
	主要竞争对手	国内: 国外:
企业分公司(或子公司)分布情况		
获得的奖励及荣誉称号		
企业承担的主要工程项目		
上市计划		

企业研发和创新能力表

人员构成	职工总人数	人	研发人员比例	%
	大学专科以上学历人员比例	%	具备集成电路研发背景的人员比例	%
2018 年度研发投入金额				万元
2018 年度工程流片投入费用				万元
2018 年度购买集成电路布图设计及 IP 费用				布图设计: 万元 IP: 万元
企业专利情况	已申请发明专利数			项
	已获得授权发明专利数			项
	已申请集成电路芯片设计专利数			项
	软件著作权			项
	布图设计专有权			项
用于集成电路设计的生产经营场所、软硬件设施等开发环境(如 EDA 工具、合法的开发工具等), 以及与所提供相关的技术支撑环境				

工程流片（MPW 服务）申报信息表

序号	产品名称	申报类型 (工程流片、MPW 服务)	代工企业	合同签订时间	数量 (片)	合同金额 (万元)	记账凭证号	发票号	发票时间	发票金额 (万元)
1										
			
2										
			
...										
合计金额（万元）										

注：① 将此表的 Excel 版电子资料发送至指定邮箱。

② 相关证明材料需以“产品名称”为分类依据，按照“合同 1、记账凭证 1、银行回单 1、发票 1、合同 2、记账凭证 2、银行回单 2、发票 2……”的顺序依次装订。

购买集成电路布图设计专有权、第三方 IC 设计平台服务申报信息表

序号	产品名称	申报类型 (布图设计、第三方服务)	对方企业	合同签订时间	数量 (项)	合同金额 (万元)	记账凭证号	发票号	发票时间	发票金额 (万元)
1										
			
2										
			
...										
合计金额 (万元)										

注：① 将此表的 Excel 版电子资料发送至指定邮箱。

② 相关证明材料需以“产品名称”为分类依据，按照“合同 1、记账凭证 1、银行回单 1、发票 1、合同 2、记账凭证 2、银行回单 2、发票 2……”的顺序依次装订。

附件 2

集成电路设计补助资金申报书

(服务平台)

申报单位 (公章): _____

联系人: _____

联系电话: _____

申报日期: _____

(2019 年度)

填报说明

- 1、资金支持对象：泉州区域内由民间资本投资建设的集成电路设计产业公共技术服务平台。
- 2、申报书内容及附件是集成电路设计补助资金评审的主要依据，须严格按照规定格式和栏目要求填写，内容真实、准确、全面，严禁弄虚作假。
- 3、申报单位须按照资金申报要求提供相关证明材料复印件，附件需每页加盖公章。
- 4、申报书及附件须编制目录页码，装订成册，申报书封面、骑缝加盖公章。

申报资金信用承诺书

本单位承诺在泉州市集成电路设计补助资金过程中诚实守信，提交的申报资料原件、复印件均真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分。如有弄虚作假、违法、违规行为，自愿放弃申报资格，已获得的资金全额退回，并自愿承担由此造成的一切相关法律责任及后果。

单位法人签字：
(盖章)

年 月 日

申报单位基本情况表

企业名称			所属园区	
注册地址				
企业办公地址			成立时间	
通讯地址			邮政编码	
法定代表人	姓名		职务	
	身份证号码		手机号码	
	E-mail			
企业负责人	姓名		职务	
	手机号码		E-mail	
企业联系人	姓名		职务	
	手机号码		传真	
	E-mail			
注册资本 (万元)		其中：外资(含港澳台)比例		%

工商注册 企业类型	01. 国有企业 02. 集体企业 03. 股份合作企业 04. 联营企业 05. 有限责任公司 06. 股份有限公司 07. 私营企业 08. 港、澳、台商投资企业 09. 外商投资企业 10. 其他企业				
主要财务指标	总资产 (万元)	2018 年度销售 (营业) 收入 (万元)	毛利率 (%)	净利率 (%)	近 三 年 平 均 增 长 率
企业概况	(人员与组织机构、发展现状等, 限 300 字)				
经营范围	(须从事集成电路功能研发、设计及相关服务)				
企业承担的主 要工程项目					

申报平台基本情况表

平台名称				成立时间	
注册地址				所属园区	
负责人		职务		手机	
联系人		职务		手机	
服务事项	<input type="checkbox"/> 技术研发 <input type="checkbox"/> 检验检测 <input type="checkbox"/> 成果转化 <input type="checkbox"/> 组建专利池 <input type="checkbox"/> 知识产权服务 <input type="checkbox"/> 供应链服务 <input type="checkbox"/> 示范推广 <input type="checkbox"/> EDA <input type="checkbox"/> IP 服务 <input type="checkbox"/> 展示交流 <input type="checkbox"/> 产业论坛 <input type="checkbox"/> 其他（请具体说明）				
专业服务人员	人		中高级职称人数	人	
平台总投入（万元）	____万元（自平台建立以来，平台购买 IP、设计工具软件、测试与分析、仪器设备购置等的投入经费）				
平台总收入（万元）	____万元（自平台建立以来，相关服务活动的收入经费）				
2018 年平台投入经费	____万元（其中用于为集成电路企业服务的而产生的投入 ____万元）				
2018 年平台服务收入	____万元（其中通过为集成电路企业提供服务所获得的收入 ____万元）				
平台概况	(包括管理运营情况，服务客户领域、数量，内容和业绩，开展的相关活动等限 500 字)				

提交材料目录

(以下证件提供复印件即可，但需加盖企业公章)

- 一、企业(平台)工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证。
- 二、企业(平台)2018年经专业机构审计的财务报表。
- 三、申报信息明细表(附件)。
- 四、平台建设或提供服务的相关合同、财务凭证、发票等。

泉州市科技局办公室

2019年5月10日印发
